明細書

反射防止成形品及びその製造方法

5 技術分野

本発明は、反射防止成形品及びその製造方法に関する。さらに詳しくは、本発明は、反射率が極めて小さい反射防止成形品及び該成形品を効率的に製造することができる反射防止成形品の製造方法に関する。

10 背景技術

CRTディスプレイ、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイなどは、表示 用端末装置として広く使用されている。これらのディスプレイの表面で室内照明 光や太陽光が反射すると、画像などの視認性が低下する。このために、ディスプ レイの表面における光の反射を防止する必要がある。

- 従来より、ディスプレイの表面の反射防止手段として、屈折率の異なる薄膜を 多層に重ねた反射防止膜が使用されてきた。この反射防止膜は、真空蒸着などに より薄膜を形成するために、大規模な設備と長時間を要していた。このために、 より簡便に反射防止性を与える手段として、超微粒子が完全に露出して凹凸状表 面となっている空気と超微粒子が混在した最表層の部分及び該最表層に続く超微 粒子からなる部分から構成され、超微粒子の屈折率は基材の屈折率以下であり、 最表層から下部に向かって屈折率が明確に増大する反射防止膜が提案されている (特許文献1)。この反射防止膜の製造には、大規模な設備は必要とはしないが 、特定の屈折率を有する超微粒子とバインダーが必要であり、製造にも長時間を 要する。
- 25 このために、基材の表面に微細な凹凸を付することにより、基材以外の材料を使用することなく、反射防止性を与える方法が提案されている。例えば、隣り合う凸部若しくは凹部のピッチが10~300nmの範囲にあるような凹凸形状が平面方向に連続形成されてなる反射防止物品(特許文献2)、光学素子上にドットアレイ状に金属のマスクを形成したのち、反応性イオンエッチングを施し、金30 属マスク径が徐々に減少し、消失するまでエッチングすることにより、光学素子

上に錐形状を形成する方法(特許文献 3)、環状オレフィン樹脂を射出成形することにより、微細なパターンが高転写された射出成形体(特許文献 4)、成形品の表面に、光の波長以下のピッチの無数の微細凹凸からなる厚み方向に屈折率が変化する反射防止構造を有する反射防止性成形品(特許文献 5)、周期が 35~400 nm、深さが 100~700 nmの微細な凹凸を表面に有する反射防止膜(特許文献 6)などが提案されている。しかし、これらの反射防止手段によっても、ディスプレイの表面における反射を、完全に満足し得る水準まで減少することは困難であった。

[特許文献1] 特開平7-168006号公報(第2頁、図1)

10 [特許文献2]特開2000-71290号公報(第2頁、図1)

[特許文献3]特開2001-272505号公報(第2頁、図5)

[特許文献4] 特開2001-323074号公報(第2頁、図1)

[特許文献5] 特開2002-267815号公報(第2頁、図1)

[特許文献6] 特開2003-43203号公報(第2頁、図1)

15 本発明は、反射率が極めて小さい反射防止成形品及び該成形品を効率的に製造 することができる反射防止成形品の製造方法を提供することを目的としてなされ たものである。

発明の開示

5

20 本発明者らは、上記の課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、表面に微細な 凹凸形状を有する反射防止成形品の表面における反射は、反射防止面の全面に角 錐状の凹凸形状を形成して反射防止成形品本体に平行な面をなくすことにより大 幅に減少し、また、凹凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)を100nm以下とする ことにより、反射率を著しく低下させ得ることを見いだし、この知見に基づいて 25. 本発明を完成するに至った。

すなわち本発明は、

(1) 微細な角錐形状の凸部又は角錐形状が抜きとられた凹部からなる反射防止面を有する熱可塑性樹脂を含んでなる反射防止成形品において、反射防止面のすべてが凹凸形状の斜面で構成され、凸部の高さ又は凹部の深さの平均値が50~

600nmであり、隣接する凸部の頂点又は凹部の最低部の最短距離の平均値が 50~400nmであることを特徴とする反射防止成形品、

- (2) 凹凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)が100nm以下である第1項記載の 反射防止成形品、
- 5 (3) 微細な凹凸形状からなる反射防止面を有する熱可塑性樹脂を含んでなる反射防止成形品において、微細な凹凸形状が細長い三角柱を横置にしたやま形を隙間なく並べた形状であり、三角柱の稜線方向と垂直な平面で切断した凹凸形状が三角の凹部と凸部とが間断なく交互に並んだものであり、反射防止面のすべてが凹凸形状の斜面で構成され、凹凸形状の高低差の平均値が50~600nmであり、以路接する凸部の平均間隔が50~400nmであり、凹凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)が100nm以下であることを特徴とする反射防止成形品、
 - (4) 微細な凹形状又は凸形状からなる反射防止面を有する熱可塑性樹脂を含んでなる反射防止成形品において、微細な凹形状又は凸形状が、横置の細長い三角柱を間隔を空けてくり抜いた形状又は細長い三角柱を横置にし、やま形を間隔を空けて並べた形状であり、前記三角柱の稜線方向と垂直な平面で切断した凹形状又は凸形状の断面が三角の空間又は稜であり、反射防止面が凹形状又は凸形状の斜面と反射防止成形品本体に平行な面で構成され、凹形状の深さ又は凸形状の高さの平均値が50~600nmであり、隣接する凹形状又は凸形状の平均間隔が50~400nmであり、凹形状又は凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)が100nm以下であることを特徴とする反射防止成形品、

15

20

25

- (5) 表面に微細な錐状の凸部又は錐状が抜きとられた凹部を有する熱可塑性樹脂を含んでなる反射防止成形品において、反射防止面が凹形状又は凸形状の斜面と反射防止成形品本体に平行な面で構成され、凸部の高さ又は凹部の深さの平均値が50~600nmであり、隣接する凸部の頂点又は凹部の最低部の最短距離の平均値が50~400nmであり、凹形状又は凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)が100nm以下であることを特徴とする反射防止成形品、
- (6) 熱可塑性樹脂が、脂環式構造を有する樹脂である第1項ないし第5項のいずれかに記載の反射防止成形品、及び、
 - (7) X、Y、Z移動軸の精度が10nm以下の微細切削加工機と、表面算術平

均粗さ(Ra)10nm以下の単結晶ダイヤモンドバイトを用い、温度±0.1℃に管理された恒温室内で、金型コア表面又はスタンパ表面に凹凸形状、凹形状又は凸形状を加工し、該金型コア又はスタンパを組み込んだ金型を用いて熱可塑性樹脂を射出成形することを特徴とする第1項ないし第6項のいずれかに記載の反射防止成形品の製造方法、

を提供するものである。

図面の簡単な説明

5

10

15

20

25

Fig. 1は本発明の反射防止成形品の一態様の平面図及び断面図であり、Fig. 2は本発明の反射防止成形品の他の態様の平面図及び断面図であり、Fig. 3は本発明の反射防止成形品の他の態様の平面図及び断面図であり、Fig. 4は本発明の反射防止成形品の他の態様の平面図及び断面図であり、Fig. 5は本発明の反射防止成形品の他の態様の平面図及び断面図であり、Fig. 6は本発明の反射防止成形品の他の態様の平面図及び断面図であり、Fig. 7は本発明の反射防止成形品の他の態様の平面図及び断面図であり、Fig. 7は本発明の反射防止成形品の他の態様の平面図及び断面図であり、Fig. 8は本発明の反射防止成形品の他の態様の平面図及び断面図であり、Fig. 9は本発明の反射防止成形品の他の態様の平面図及び断面図であり、Fig. 9は本発明の反射防止成形品の他の態様の平面図及び断面図である。図中、符号1は正四角錐、2は小正四角錐、3は大正四角錐、4は底面が長方形の四角錐、5は小正四角錐、6は正三角錐、7は正六角錐、8は正四角錐が抜きとられた凹部、9はプリズム形状、10はプリズム形状の凸部、11は反射防止成形品本体に平行な面、12は正四角錐形状の凸部、13は反射防止成形品本体に平行な面、14は円錐形状の凸部、15は反射防止成形品本体に平行な面である。

発明を実施するための最良の形態

本発明の反射防止成形品の第一の態様は、微細な角錐形状の凸部又は角錐形状が抜きとられた凹部からなる反射防止面を有する熱可塑性樹脂を含んでなる反射防止成形品において、反射防止面のすべてが凹凸形状の斜面で構成され、凸部の高さ又は凹部の深さの平均値が50~600nm、より好ましくは100~400nmであり、隣接する凸部の頂点又は凹部の最低部の最短距離の平均値が50

~400nm、より好ましくは100~350nmである反射防止成形品である。本態様の反射防止成形品は、凹凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)が、100nm以下であることが好ましく、50nm以下であることがより好ましく、20nm以下であることがさらに好ましい。本態様の反射防止成形品においては、凹凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)は、JISB0601に準拠して角錐の頂点から、角錐の底面の各辺を結ぶ線に沿って測定し、平均値を求める。凸部の高さ又は凹部の深さの平均値が50nm未満であると、十分な反射防止効果が発現しないおそれがある。凸部の高さ又は凹部の深さの平均値が600nmを超えると、反射防止成形品の製造が困難になるおそれがある。隣接する凸部の頂点又は凹部の最低部の最短距離の平均値が50nm未満であると、反射防止成形品の製造が困難になるおそれがある。隣接する凸部の頂点又は凹部の最低部の最短距離の平均値が400nmを超えると、反射防止効果が発現しないおそれがある。凹凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)が100nmを超えると、反射防止効果が十分に発現しないおそれがある。

5

10

25

15 Fig. 1は、本発明の反射防止成形品の一態様の模式的部分平面図及びその A-A線断面図である。本態様の反射防止成形品は、反射防止面のすべてが密集 した同一形状の正四角錐1の斜面で構成され、反射防止成形品本体に平行な面を 有しない。正四角錐の形状はすべて同一なので、凸部の高さの平均値は、1個の 正四角錐の高さhに等しく、隣接する凸部の頂点の最短距離の平均値は、隣接す 20 る2個の正四角錐の頂点間の距離 a に等しい。

Fig. 2は、本発明の反射防止成形品の他の態様の模式的部分平面図及びそのB-B線断面図である。本態様の反射防止成形品は、反射防止面に小正四角錐2、大正四角錐3及び底面が長方形の四角錐4が存在し、反射防止面のすべてがこれらの四角錐の斜面で構成され、反射防止成形品本体に平行な面を有しない。凸部の高さの平均値は、高さが異なる四角錐のすべてについて、例えば、高さh1、h2などを測定し、平均することにより求めることができる。隣接する凸部の頂点の最短距離の平均値は、形状が異なるすべての四角錐について、例えば、隣接する小正四角錐の頂点間の距離、小正四角錐2と大正四角錐3の頂点間の距離、底面が長方形の四角錐4と最短距離に位置する小正四角錐5の頂点間の距離を測

定し、平均することにより求めることができる。

5

Fig. 3は、本発明の反射防止成形品の他の態様の模式的部分平面図及びそのC-C線断面図である。本態様の反射防止成形品は、反射防止面のすべてが密集した同一形状の正三角錐6の斜面で構成され、反射防止成形品本体に平行な面を有しない。正三角錐の形状はすべて同一なので、凸部の高さの平均値は、1個の正三角錐の高さに等しく、隣接する凸部の頂点の最短距離の平均値は、隣接する2個の正三角錐の頂点間の距離に等しい。

Fig. 4は、本発明の反射防止成形品の他の態様の模式的部分平面図及びそのD-D線断面図である。本態様の反射防止成形品は、反射防止面のすべてが密10 集した同一形状の正六角錐7の斜面で構成され、反射防止成形品本体に平行な面を有しない。正六角錐の形状はすべて同一なので、凸部の高さの平均値は、1個の正六角錐の高さに等しく、隣接する凸部の頂点の最短距離の平均値は、隣接する2個の正六角錐の頂点間の距離に等しい。

Fig. 5は、本発明の反射防止成形品の他の態様の模式的部分平面図及びそのE-E線断面図である。本態様の反射防止成形品は、反射防止面のすべてが密集した同一形状の正四角錐が抜きとられた凹部8の斜面で構成され、反射防止成形品本体に平行な面を有しない。正四角錐が抜きとられた凹部の形状はすべて同一なので、凹部の深さの平均値は、1個の正四角錐が抜きとられた凹部の深さはに等しく、隣接する凹部の最低部の最短距離の平均値は、隣接する2個の凹部の最低部間の距離bに等しい。

空気の屈折率をnA、熱可塑性樹脂の屈折率をnRとすると、空気と熱可塑性樹脂がそれぞれ体積分率 vAと vRで混合している系の屈折率nは、次式により表される。

 $n = v_A \cdot n_A + v_R \cdot n_R$

25 表面に微細な角錐形状の凸部又は角錐形状が抜きとられた凹部からなる反射防止面を有する反射防止成形品において、隣接する凸部間の距離が可視光線の波長より短いと、凹凸形状を有する反射防止面は、空気層から熱可塑性樹脂基材まで面内屈折率が連続的に変化する構造として作用し、可視光線の反射を防止する。空気の屈折率naは1.00であり、熱可塑性樹脂基材の屈折率nrを1.53とすると

、本発明の反射防止成形品の第一の態様においては、反射防止面のすべてが凹凸 形状の斜面で構成され、面内屈折率は空気層の1.00から、前記樹脂基材の1.5 3まで連続的に変化するので、反射防止成形品本体に平行な面を有し、その面で 面内屈折率が急変する反射防止成形品に比べて、優れた反射防止効果が得られる

5

10

15

20

25

本発明の反射防止成形品の第二の態様は、微細な凹凸形状からなる反射防止面を有する熱可塑性樹脂を含んでなる反射防止成形品において、微細な凹凸形状が細長い三角柱を横置にしたやま形を隙間なく並べた形状であり、三角柱の稜線方向と垂直な平面で切断した凹凸形状が三角の凹部と凸部とが間断なく交互に並んだものであり、反射防止面のすべてが凹凸形状の斜面で構成され、凹凸形状の高低差の平均値が50~600nm、より好ましくは100~400nmであり、隣接する凸部の平均間隔が50~400nm、より好ましくは100~350nmであり、凹凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)が100nm以下、より好ましくは50nm以下、さらに好ましくは20nm以下である反射防止成形品である。

Fig. 6は、本発明の反射防止成形品の他の態様の模式的部分平面図及びそのF-F線断面図である。本態様の反射防止成形品は、反射防止面のすべてが密集した線状の断面が二等辺三角形のプリズム形状9の斜面で構成され、反射防止成形品本体に平行な面を有しない。複数本存在するプリズム形状はすべて同一なので、凹凸形状の高低差の平均値は、プリズム形状の高さに等しく、隣接する凸部の平均間隔は、隣接する2本のプリズムの頂部の間隔に等しい。

本発明の反射防止成形品の第三の態様は、微細な凹形状又は凸形状からなる反射防止面を有する熱可塑性樹脂を含んでなる反射防止成形品において、微細な凹形状又は凸形状が、横置の細長い三角柱を間隔を空けてくり抜いた形状又は細長い三角柱を横置にし、やま形を間隔を空けて並べた形状であり、前記三角柱の稜線方向と垂直な平面で切断した凹形状又は凸形状の断面が三角の空間又は稜であり、反射防止面が凹形状又は凸形状の斜面と反射防止成形品本体に平行な面で構成され、凹形状の深さ又は凸形状の高さの平均値が50~600nm、より好ましくは100~400nm、より好ましくは100~350nmであり、凹形状又は凸形状の

斜面の算術平均粗さ(Ra)が100nm以下、より好ましくは50nm以下、さらに好ましくは20nm以下である反射防止成形品である。

Fig. 7は、本発明の反射防止成形品の他の態様の模式的部分平面図及びそのG-G線断面図である。本態様の反射防止成形品は、反射防止面に断面が二等辺三角形の線状のプリズム形状の凸部10が間隔をおいて分散して配置され、プリズム形状の凸部の間には、反射防止成形品本体に平行な面11が存在する。複数本存在するプリズム形状の凸部とその間隔はすべて同一なので、凹凸形状の高低差の平均値は、プリズム形状の高さに等しく、隣接する凸形状の平均間隔は、隣接する2本のプリズムの頂部の間隔に等しい。

5

20

25

10 本発明の反射防止成形品の第四の態様は、表面に微細な錐状の凸部又は錐状が抜きとられた凹部を有する熱可塑性樹脂を含んでなる反射防止成形品において、反射防止面が凹形状又は凸形状の斜面と反射防止成形品本体に平行な面で構成され、凸部の高さ又は凹部の深さの平均値が50~600nm、より好ましくは100~400nmであり、隣接する凸部の頂点又は凹部の最底部の最短距離の平均値が50~400nm、より好ましくは100~350nmであり、凹形状又は凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)が100nm以下、より好ましくは50nm以下、さらに好ましくは20nm以下である反射防止成形品である。

Fig. 8は、本発明の反射防止成形品の他の態様の模式的部分平面図及びそのH-H線断面図である。本態様の反射防止成形品は、反射防止面に正四角錐形状の凸部12が間隔をおいて分散して配置され、正四角錐形状の凸部の間には、反射防止成形品本体に平行な面13が存在する。複数個存在する正四角錐形状の凸部とその間隔はすべて同一なので、凸部の高さの平均値は、正四角錐形状の高さに等しく、隣接する凸部の頂点の最短距離の平均値は、隣接する2個の正四角錐の頂点の間隔に等しい。

Fig. 9は、本発明の反射防止成形品の他の態様の模式的部分平面図及びその I-I線断面図である。本態様の反射防止成形品は、反射防止面に円錐形状の凸部 14が間隔をおいて分散して配置され、円錐形状の凸部の間には、反射防止成形品本体に平行な面 15 が存在する。複数個存在する円錐形状の凸部とその間隔はすべて同一なので、凸部の高さの平均値は、円錐形状の高さに等しく、隣接

する凸部の頂点の最短距離の平均値は、隣接する2個の円錐の頂点の間隔に等しい。

本発明の反射防止成形品の第二の態様においては、反射防止面のすべてが凹凸 形状の斜面で構成され、反射防止成形品本体に平行な面が存在せず、反射防止面 における面内屈折率は、凹凸形状の頂部における空気層の1.00から、凹凸形状 の底部における熱可塑性樹脂基材の屈折率まで連続的に変化するので、優れた反 射防止効果が得られる。

5

10

15

20

25

本発明の反射防止成形品の第二、第三及び第四の態様において、凹凸形状の高低差又は凹形状の深さ若しくは凸形状の高さの平均値が50nm未満であると、十分な反射防止効果が発現しないおそれがある。凹凸形状の高低差、凹形状の深さ若しくは凸形状の高さ又は凸部の高さ若しくは凹部の深さの平均値が600nmを超えると、反射防止成形品の製造が困難になるおそれがある。隣接する凸部の平均間隔、隣接する凹形状若しくは凸形状の最短距離の平均値又は隣接する凸部の頂点若しくは凹部の最低部の最短距離の平均値が50nm未満であると、反射防止成形品の製造が困難になるおそれがある。隣接する凸部の平均間隔、隣接する凹形状若しくは凸形状の最短距離の平均値又は隣接する凸部の頂点若しくは凹部の最低部の最短距離の平均値又は隣接する凸部の頂点若しくは凹部の最低部の最短距離の平均値が400nmを超えると、反射防止効果が発現しないおそれがある。凹凸形状又は凹形状若しくは凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)が100nmを超えると、反射防止効果が十分に発現しないおそれがある。

本発明に用いる熱可塑性樹脂に特に制限はないが、透明な樹脂であることが好ましい。透明な樹脂は、厚さ3mmの成形板の全光線透過率が70%以上であることが好ましく、80%以上であることがより好ましく、90%以上であることがさらに好ましい。このような透明な樹脂としては、例えば、メタクリル樹脂、ポリカーボネート、ポリスチレン、アクリロニトリルースチレン共重合体樹脂、メタクリル酸メチルースチレン共重合体樹脂、脂環式構造を有する樹脂、ポリエーテルスルホンなどを挙げることができる。これらの中で、脂環式構造を有する樹脂を特に好適に用いることができる。脂環式構造を有する樹脂は、溶融樹脂の流動性が良好なので、射出成形金型の微細な凹凸形状を正確に転写することができ、吸湿性が極めて低いので、寸法安定性に優れ、反射防止成形品に反りを生ず

ることがなく、比重が小さいので、反射防止成形品を軽量化することができる。

脂環式構造を有する樹脂としては、主鎖又は側鎖に脂環式構造を有する重合体 樹脂を挙げることができる。主鎖に脂環式構造を有する重合体樹脂は、機械的強 度と耐熱性が良好なので、特に好適に用いることができる。脂環式構造は、飽和 環状炭化水素構造であることが好ましく、その炭素数は、4~30であることが 好ましく、5~20であることがより好ましく、6~15であることがさらに好 ましい。脂環式構造を有する重合体樹脂中の脂環式構造を有する繰り返し単位の 割合は、50重量%以上であることが好ましく、70重量%以上であることがよ り好ましく、90重量%以上であることがさらに好ましい。

5

10

15

20

25

脂環式構造を有する樹脂としては、例えば、ノルボルネン系単量体の開環重合体若しくは開環共重合体又はそれらの水素添加物、ノルボルネン系単量体の付加重合体若しくは付加共重合体又はそれらの水素添加物などのノルボルネン系重合体;単環の環状オレフィン系単量体の重合体又はその水素添加物;環状共役ジェン系単量体の重合体又はその水素添加物;ビニル脂環式炭化水素系単量体の重合体若しくは共重合体又はそれらの水素添加物;ビニル芳香族炭化水素系単量体の重合体又は共重合体の芳香環を含む不飽和結合部分の水素添加物;などを挙げることができる。これらの中で、ノルボルネン系単量体の(共)重合体の水素添加物及びビニル芳香族炭化水素系単量体の(共)重合体の芳香環を含む不飽和結合部分の水素添加物は、機械的強度と耐熱性に優れるので、特に好適に用いることができる。

本発明においては、熱可塑性樹脂の他に、他の配合剤を含んでいてもよい。他の配合剤としては、格別限定はないが、無機微粒子;有機微粒子;酸化防止剤、熱安定剤、光安定剤、耐候安定剤、紫外線吸収剤、近赤外線吸収剤等の安定剤;滑剤、可塑剤等の樹脂改質剤;染料や顔料等の着色剤;帯電防止剤等が挙げられる。これらの配合剤は、単独で、あるいは2種以上を組み合わせて用いることができ、その配合量は本発明の目的を損なわない範囲で適宜選択され、熱可塑性樹脂100重量部に対して、通常0~5重量部、好ましくは0~3重量部である。

本発明の反射防止成形品を得る方法としては、(1) X、Y、Z移動軸の精度が10nm以下の微細切削加工機と、表面算術平均粗さ(Ra)10nm以下の単

結晶ダイヤモンドバイトとを用い、温度±0.1℃に管理された恒温室内で、予め作成した熱可塑性樹脂製平板表面に、凹凸形状、凹形状又は凸形状を加工する方法; (2) X、Y、Z移動軸の精度が10nm以下の微細切削加工機と、表面算術平均粗さ(Ra)10nm以下の単結晶ダイヤモンドバイトとを用い、温度±0.1℃に管理された恒温室内で、金型コア表面又はスタンパ表面に凹凸形状、凹形状又は凸形状を加工し、該金型コア又はスタンパを組み込んだ金型を用いて熱可塑性樹脂を射出成形する方法;が挙げられる。中でも前記(2)の方法が好ましい。前記(2)の方法を用いることにより、凹凸形状斜面の平滑な反射防止成形品を効率よく得ることができる。以下、上記(2)の方法を「本発明方法」と記す。

5

10

15

20

25

本発明方法においては、微細切削加工機を用いることにより、金型コア表面又はスタンパ表面への三次元加工を、高い精度で行うことができる。微細切削加工機のX、Y、Z移動軸の精度は、10nm以下であり、より好ましくは1nm以下である。X、Y、Z移動軸の精度が10nmを超えると、凹凸形状、凹形状又は凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)を100nm以下に加工することが困難になるおそれがある。

本発明方法においては、金型コア表面又はスタンパ表面の凹凸形状、凹形状又は凸形状の加工に、単結晶ダイヤモンドバイトを用いる。単結晶ダイヤモンドバイトを用いるよとにより、焼結ダイヤモンドバイトを用いる場合に比較して切削抵抗を小さくし、金型コア表面又はスタンパ表面への加工力を低減し、精度の高い切削加工を行うことができる。単結晶ダイヤモンドバイトの表面算術平均粗さ(Ra)は、10nm以下であり、より好ましくは7nm以下である。単結晶ダイヤモンドバイトの表面算術平均粗さ(Ra)が10nmを超えると、凹凸形状、凹形状又は凸形状の斜面を十分に平滑に加工することが困難になるおそれがある。

本発明方法においては、単結晶ダイヤモンドバイトを装着した微細切削加工機による金型コア表面又はスタンパ表面の切削加工は、温度±0.1℃に管理された恒温室内、より好ましくは温度±0.05℃に管理された恒温室内で行う。金型コア表面又はスタンパ表面の切削加工の環境温度が±0.1℃を超えて変動すると、金型コア材料又はスタンパ材料の熱膨張又は熱収縮のために、切削加工の精度が

低下するおそれがある。

本発明方法においては、通常 $T_g+100(\mathbb{C})\sim T_g+200(\mathbb{C})$ 、好ましくは $T_g+150(\mathbb{C})\sim T_g+200(\mathbb{C})$ の樹脂温度で、通常 $T_g-50(\mathbb{C})$ 、好ましくは $T_g-30(\mathbb{C})\sim T_g(\mathbb{C})$ の金型温度で射出成形する。なお、前配 T_g は、用いる熱可塑性樹脂のガラス転移温度(単位は \mathbb{C})である。

本発明の反射防止成形品は、導光板や光拡散板などの射出成形品であって、反射防止能を必要とする光学製品に好適に用いられる。

実施例

15

20

25

10 以下に、実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの 実施例によりなんら限定されるものではない。

なお、実施例及び比較例において、反射率は、分光光度計 [日本分光(株)、V -570]を用い、入射角5°、光束開口サイズ7mm øで、波長380~780nmの範囲で測定した。また、凹凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)は、反射型走査電子顕微鏡 [(株)日立製作所、S-3000N]を用いて観察したのち、原子間力顕微鏡 [デジタルインスツルメンツ(株)、Nano Scope III Contact AFM]を用いて、JISB0601に準拠して正四角錐はその頂点から、4本の底辺まで4か所において測定し、プリズムは、その最高位置から最低位置まで、プリズムの方向と直角にかつ斜面に沿って4か所において測定し、いずれも平均値を求めた。

実施例1

脂環式構造を有する樹脂の平板の表面に、切削加工により微細な正四角錐形状 を密集して形成した。

脂環式構造を有する樹脂 [ノルボルネン系重合体;日本ゼオン(株)、ZEON OR 1060R] から、射出成形機 [(株)日本製鋼所、JSW-ELIII、型締力 1MN] を用いて、樹脂温度310℃、金型温度100℃、サイクルタイム15 0秒の条件で、一辺の長さが88.9mmの正方形で、厚さが1.0mmの平板を射出成形した。

この平板の表面の中央部30mm×30mmに、室温25.0±0.1℃に管理さ

れた恒温室内で、微細切削加工機 [(株)ナガセインテグレックス、超²精密 5 軸CNC制御微細加工機NIC200] と表面算術平均粗さ(Ra)が3nmの単結晶ダイヤモンドバイトを用いて、高さ250nm、底辺の長さ300nmの正四角錐を、隣接する底辺同士が接する密集した状態に加工して、表面の30mm×30mmの全面に微細な凹凸形状を有する反射防止成形品を得た。

この反射防止成形品の微細な凹凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)は、10nmであり、反射率は0.5%であった。

実施例2

5

15

20

金型の転写により、脂環式構造を有する樹脂から、表面に微細な正四角錐形状 10 が密集して存在する反射防止成形品を作製した。

一辺の長さが88.9mmの正方形で、厚さが1.0mmの平板を射出成形する金型の可動側のコアの中央部30mm×30mmに、室温25.0±0.1℃に管理された恒温室内で、微細切削加工機 [(株)ナガセインテグレックス、超2精密5軸CNC制御微細加工機NIC200]と表面算術平均粗さ(Ra)が3nmの単結晶ダイヤモンドバイトを用いて、深さ250nm、底辺の長さ300nmの正四角錐形の孔を、隣接する底辺同士が接する密集した状態に加工して、表面の30mm×30mmの全面に微細な凹凸形状を形成した。

脂環式構造を有する樹脂 [ノルボルネン系重合体;日本ゼオン(株)、ZEON OR 1060R] から、射出成形機 [(株)日本製鋼所、JSW-ELIII、型締力 1MN] と上記の金型を用いて、樹脂温度310℃、金型温度100℃、サイクルタイム150秒の条件で射出成形し、一辺の長さが88.9mmの正方形で、厚さが1.0mmであり、その中央部30mm×30mmに、高さ250nm、底辺の長さ300nmの正四角錐が、隣接する底辺同士が接する密集した状態で存在する表面に微細な凹凸形状を有する反射防止成形品を得た。

25 この反射防止成形品の微細な凹凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)は、10nmであり、反射率は0.5%であった。

実施例3

金型の転写により、脂環式構造を有する樹脂から、表面に微細なプリズム形状 が密集して存在する反射防止成形品を作製した。

実施例2と同じ形状の金型の可動側のコアの中央部30mm×30mmに、実施例2と同様にして、微細切削加工機と単結晶ダイヤモンドバイトを用いて、深さ250nm、幅300nmで、長さ方向と垂直な面で切断した断面が二等辺三角形である溝を、隣接する溝同士が接する密集した状態に加工して、表面の30mm×30mmの全面に微細な凹凸形状を形成した。

この金型を用いた以外は、実施例2と同様にして脂環式構造を有する樹脂[ノルボルネン系重合体;日本ゼオン(株)、ZEONOR 1060R]の射出成形を行い、プリズム状の突起が隣接し、密集した状態で存在する表面に微細な凹凸形状を有する反射防止成形品を得た。

10 この反射防止成形品の微細な凹凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)は、10 n m であり、反射率は50%であった。

実施例4

5

金型の転写により、脂環式構造を有する樹脂から、表面に微細なプリズム形状が分散して存在する反射防止成形品を作製した。

- 15 実施例2と同じ形状の金型の可動側のコアの中央部30mm×30mmに、実施例2と同様にして、微細切削加工機と単結晶ダイヤモンドバイトを用いて、深さ250nm、幅300nmで、長さ方向と垂直な面で切断した断面が二等辺三角形である溝を、隣接する溝の最低部の間隔が350nmである状態に加工して、表面の30mm×30mmの部分に微細な凹形状を形成した。
- 20 この金型を用いた以外は、実施例2と同様にして脂環式構造を有する樹脂[ノルボルネン系重合体;日本ゼオン(株)、ZEONOR 1060R]の射出成形を行い、幅300nmのプリズム状の突起が350nmごとに分散した状態で存在する表面に微細な凸形状を有する反射防止成形品を得た。

この反射防止成形品の微細な凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)は、10nmで25 あり、反射率は60%であった。

実施例5

金型の転写により、脂環式構造を有する樹脂から、表面に微細な正四角錐形状が分散して存在する反射防止成形品を作製した。

実施例2と同じ形状の金型の可動側のコアの中央部30mm×30mmに、隣

接する線間の間隔が350nmである格子模様を想定し、格子模様の各交点に、 実施例2と同様にして微細切削加工機と単結晶ダイヤモンドバイトを用いて、深 さ250nm、底辺の長さ300nmの正四角錐形の孔を加工して、表面の30 mm×30mmの全面に微細な凹形状を形成した。

5 この金型を用いた以外は、実施例2と同様にして脂環式構造を有する樹脂[ノルボルネン系重合体;日本ゼオン(株)、ZEONOR 1060R]の射出成形を行い、正四角錐形状の凸部が分散した状態で存在する表面に微細な凸形状を有する反射防止成形品を得た。

この反射防止成形品の微細な凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)は、10nmで10 あり、反射率は1.0%であった。

比較例1

レーザー加工とエッチングにより、脂環式構造を有する樹脂から、表面に微細なプリズム形状が密集して存在する反射防止成形品を作製した。

実施例1で射出成形により得られた一辺の長さが88.9mmの正方形で、厚さが1.0mmの平板の中央部30mm×30mmにスピンコートによりポジ型レジストを塗布し、ArFエキシマーレーザーを用いて、高さ250nm、幅300nmで、長さ方向と垂直な面で切断した断面が二等辺三角形であるプリズム形状を、隣接するプリズム同士が接する密集した状態に加工して現像し、さらにHF、NH4F水溶液をエッチング液として用いてエッチングを行い、表面の30mm20×30mmの全面に微細な凹凸形状が存在する反射防止成形品を得た。

この反射防止成形品の微細な凹凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)は、150 nmであり、反射率は80%であった。

比較例2

ニッケル電鋳加工により作製したスタンパの転写により、脂環式構造を有する 25 樹脂から、表面に微細なプリズム形状が密集して存在する反射防止成形品を作製 した。

ガラス上に感光性樹脂をスピンコートで塗布したものに、2光東干渉露光法によりパターニングを行った後、 H_3PO_4 、 HNO_3 、 $CH_3COOH混合液をエッチング液として用いたエッチングを行い、深さ<math>250nm$ 、幅300nmで、長さ

方向と垂直な面で切断した断面が二等辺三角形である溝を、隣接する溝同士が接する密集した状態に加工された、中央部30mm×30mmの全面に微細な凹凸形状を有するマスターモデルを作製した。さらに、このマスターモデル上にニッケル電鋳加工を行い、中央部30mm×30mmの全面に、深さ250nm、幅300nmで、長さ方向と垂直な面で切断した断面が二等辺三角形である溝を、隣接する溝同士が接する密集した状態で存在するスタンパを作製し、一辺の長さが88.9mmの正方形で、厚さが1.0mmの平板を成形する射出成形用金型の固定型に取り付けた。

この金型を用いた以外は、実施例2と同様にして脂環式構造を有する樹脂[ノ 10 ルボルネン系重合体;日本ゼオン(株)、ZEONOR 1060R]の射出成形を 行い、プリズム状の突起が隣接し、密集した状態で存在する表面に微細な凹凸形 状を有する反射防止成形品を得た。

この反射防止成形品の微細な凹凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)は、130 nmであり、反射率は79%であった。

15 比較例3

5

実施例5と同様にして製造した反射防止成形品をHF、NH4F水溶液に浸した後、水洗、乾燥し、正四角錐形状の凸部が分散した状態で存在する表面に微細な凸形状を有する反射防止成形品を得た。

この反射防止成形品の微細な凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)は、150 n m 20 であり、反射率は30%であった。

実施例1~5及び比較例1~3の結果を、第1表に示す。

第1表

	後細凹凸形状	形状形成方法	金型・スタンパ製造方法	熱可塑性樹脂	凹凸斜面の 算術平均粗さ (nm)	反射率 (%)
実施例1	正四角錐、密集	成形品切削加工	1	脂環式構造	10	0.5
実施例2	正四角錐、密集	外出成形	微細切削加工機	脂聚式構造	1 0	0.5
実施例3	プリズム、密集	射出成形	微細切削加工機	脂環式構造	1.0	5.0
実施例4	プリズム、分散	射出成形	微細切削加工機	脂環式構造	. 10	6.0
実施例5	正四角錐、分散	射出成形	微細切削加工機	脂環式構造	1.0	1.0
比較例1	プリズム、密集	レーザー加工	1	脂環式構造	150	8 0
比較例2	プリズム、密集	射出成形	ニッケル電餅法	脂環式構造	130	7.9
比較例3	正四角錐、分散	射出成形	後細切削加工機 で加工後エッチ ング後で粗面化	脂環式構造	150	3 0

第1表の結果から以下のことがわかる。

微細凹凸形状が正四角錐である場合、本発明によれば、凹凸斜面の算術平均粗さ(Ra)が10nmであるもの(実施例1、2及び5)は、反射率が非常に低い(0.5%、0.5%、1%)。一方、凹凸斜面の算術平均粗さ(Ra)が100nmを超えているもの(比較例3)は、反射率が大きい(30%)。

微細凹凸形状がプリズムである場合、本発明によれば、凹凸斜面の算術平均粗さ(Ra)が10nmであるもの(実施例3及び4)は、反射率が非常に低い(50%、60%)。一方、凹凸斜面の算術平均粗さ(Ra)が100nmを超えているもの(比較例1及び2)は、反射率が大きい(80%、79%)。

10

15

5

産業上の利用可能性

本発明の反射防止成形品は、表面に形成された微細な凹凸形状の斜面が極めて平滑であり、そのために反射率が低く、反射防止性に優れている。本発明方法によれば、このような反射防止成形品を、射出成形により効率的に製造することができる。

請求の範囲

1. 微細な角錐形状の凸部又は角錐形状が抜きとられた凹部からなる反射防止面を有する熱可塑性樹脂を含んでなる反射防止成形品において、反射防止面のすべてが凹凸形状の斜面で構成され、凸部の高さ又は凹部の深さの平均値が50~60nmであり、隣接する凸部の頂点又は凹部の最低部の最短距離の平均値が50~400nmであることを特徴とする反射防止成形品。

5

- 2. 凹凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)が100nm以下である請求項1記載の 反射防止成形品。
- 10 3. 微細な凹凸形状からなる反射防止面を有する熱可塑性樹脂を含んでなる反射防止成形品において、微細な凹凸形状が細長い三角柱を横置にしたやま形を隙間なく並べた形状であり、三角柱の稜線方向と垂直な平面で切断した凹凸形状が三角の凹部と凸部とが間断なく交互に並んだものであり、反射防止面のすべてが凹凸形状の斜面で構成され、凹凸形状の高低差の平均値が50~600nmであり、隣接する凸部の平均間隔が50~400nmであり、凹凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)が100nm以下であることを特徴とする反射防止成形品。
- 4. 微細な凹形状又は凸形状からなる反射防止面を有する熱可塑性樹脂を含んでなる反射防止成形品において、微細な凹形状又は凸形状が、横置の細長い三角柱を間隔を空けてくり抜いた形状又は細長い三角柱を横置にし、やま形を間隔を空ひて並べた形状であり、前記三角柱の稜線方向と垂直な平面で切断した凹形状又は凸形状の断面が三角の空間又は稜であり、反射防止面が凹形状又は凸形状の斜面と反射防止成形品本体に平行な面で構成され、凹形状の深さ又は凸形状の高さの平均値が50~600nmであり、隣接する凹形状又は凸形状の平均間隔が50~400nmであり、凹形状又は凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)が100nm以下であることを特徴とする反射防止成形品。
 - 5. 表面に微細な錐状の凸部又は錐状が抜きとられた凹部を有する熱可塑性樹脂を含んでなる反射防止成形品において、反射防止面が凹形状又は凸形状の斜面と反射防止成形品本体に平行な面で構成され、凸部の高さ又は凹部の深さの平均値が50~600nmであり、隣接する凸部の頂点又は凹部の最低部の最短距離の

平均値が50~400nmであり、凹形状又は凸形状の斜面の算術平均粗さ(Ra)が100nm以下であることを特徴とする反射防止成形品。

- 6. 熱可塑性樹脂が、脂環式構造を有する樹脂である請求項1ないし請求項5のいずれかに記載の反射防止成形品。
- 5 7. X、Y、Z移動軸の精度が10nm以下の微細切削加工機と、表面算術平均 粗さ(Ra)10nm以下の単結晶ダイヤモンドバイトを用い、温度±0.1℃に管理 された恒温室内で、金型コア表面又はスタンパ表面に凹凸形状、凹形状又は凸形 状を加工し、該金型コア又はスタンパを組み込んだ金型を用いて熱可塑性樹脂を 射出成形することを特徴とする請求項1ないし請求項6のいずれかに記載の反射 10 防止成形品の製造方法。

Fig. 1

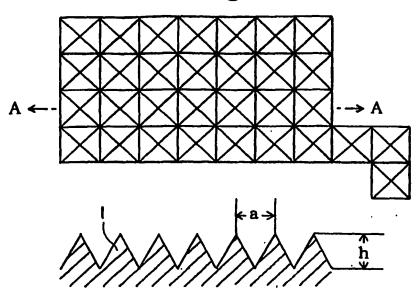


Fig. 2

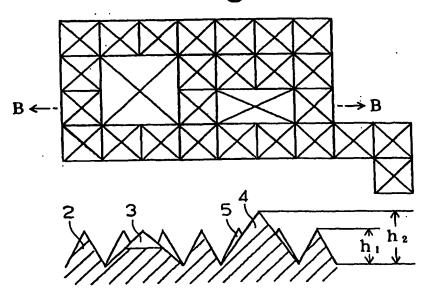


Fig. 3

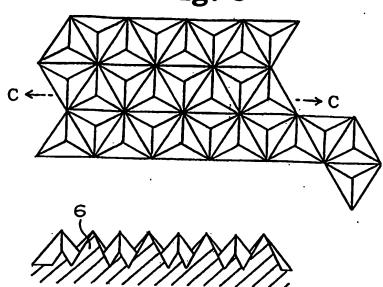


Fig. 4

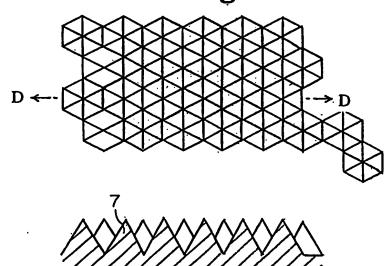
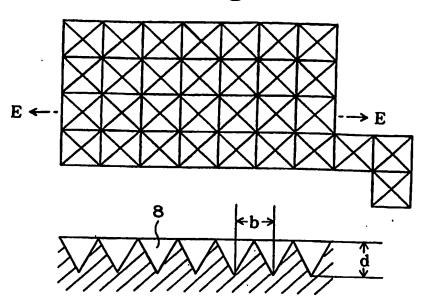
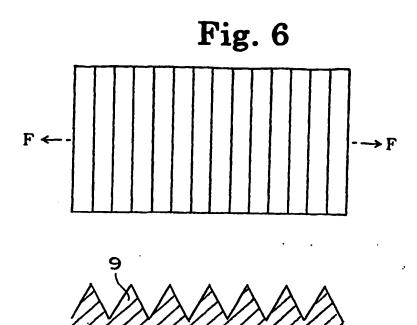
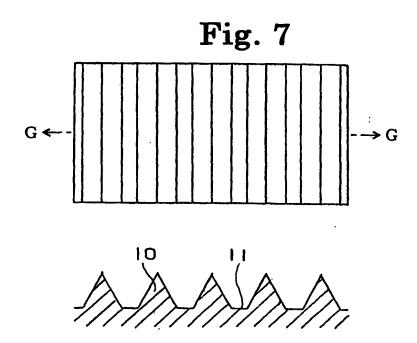
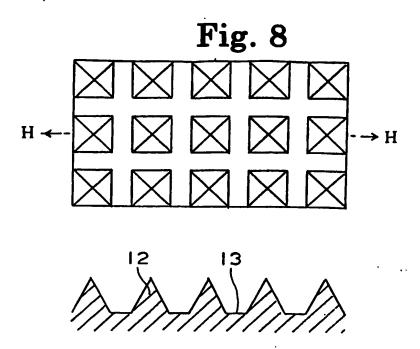


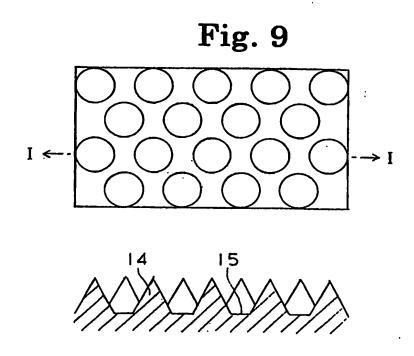
Fig. 5











	INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.			
	PCT/JP2004/010905			
	CATION OF SUBJECT MATTER 7 G02B1/11, B29C33/42//B29L11:0	0		
According to In	ternational Patent Classification (IPC) or to both national	classification and IF	c	
3. FIELDS S				
Minimum docu Int . Cl	mentation scarched (classification system followed by classification syste	ssification symbols) O		
Jitsuyo Kokai J	Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jit	roku Jitsuyo S tsuyo Shinan 1	Shinan Koho 1994-2004 Soroku Koho 1996-2004	
	base consulted during the international search (name of d	ata base and, where	practicable, search terms used)	
C. DOCUME	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	·		
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the rele	vant passages Relevant to claim No	
X Y	JP 2003-104736 A (Konica Cor) 09 April, 2003 (09.04.03), Full text; all drawings (Family: none)	p.),	1-5,7 6	
X	JP 2002-326231 A (Konica Cor 12 November, 2002 (12.11.02), Full text; all drawings & US 2002/0117600 A1 & US & JP 2002-326825 A1	1-5,7		
X Y	JP 2003-25431 A (Sekisui Che 29 January, 2003 (29.01.03), Full text; all drawings (Family: none)	mical Co.,	Ltd.), 1-5 6-7	
× Further	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent f	amily annex.	
"A" document	stegories of cited documents: t defining the general state of the art which is not considered articular relevance	date and not in	published after the international filing date or prior conflict with the application but cited to understand theory underlying the invention	
"E" earlier app	plication or patent but published on or after the international	"X" document of p	articular relevance; the claimed invention cannot be vel or cannot be considered to involve an inventiv	
cited to e special re "O" document "P" document	t which may throw doubts on priority claim(s) or which is stablish the publication date of another citation or other ason (as specified) a referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means a published prior to the international filing date but later than the ate claimed	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
	tual completion of the international search tober, 2004 (21.10.04)	Date of mailing of 09 Nove	the international search report ember, 2004 (09.11.04)	

Authorized officer

Telephone No.

Rest Available Copy

Facsimile No.
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/010905

		PCI/UPZU	04/010905
C (Continuation).	DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev	ant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2002-26815 A (Dainippon Printing Co., Full text; all drawings (Family: none)	Ltd.),	1-3,7
Y	JP 2003-205564 A (Dainippon Printing Co. 22 July, 2003 (22.07.03), Full text; all drawings (Family: none)	, Ltd.),	1-5
Y	JP 2003-43203 A (Hitachi Maxell, Ltd.), 13 February, 2003 (13.02.03), Full text; all drawings (Family: none)		4
Y	JP 2002-241193 A (Sumitomo Electric Indu Ltd.), 28 August, 2002 (28.08.02), Full text; all drawings (Family: none)	ustries,	5
Y	JP 2001-323074 A (JSR Corp.), 20 November, 2001 (20.11.01), Full text; all drawings (Family: none)		6
Y	JP 2002-286906 A (Mitsubishi Chemical Control of Cotober, 2002 (03.10.02), Full text; all drawings (Family: none)	orp.),	6

	国際調査報告	国際出願番号	PCT/JP200	4/010905
	はする分野の分類(国際特許分類(IPC)) Cl'G02B 1/11, B29C 33/	42//B29L	11:00	
関連を行ったは	Tった分野 最小限資料(国際特許分類(IPC)) Cl'GO2B 1/11, B29C 33/	42//B29L	11:00	
日本国	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 実用新案公報 1926-1996年 公開実用新案公報 1971-2004年 登録実用新案公報 1994-2004年 実用新案登録公報 1996-2004年			
	用した電子データベース(データベースの名称、1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	調査に使用した用! 	語)	
引用文献の カテゴリー*		きけ その関連す		関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP 2003-104736 A (コニカ株式会社) (ファミリーなし)			1-5, 7 6
X Y	JP 2002-326231 A (コニカ株式会社) & US 2002/0117600 A1 & US 6766999			1-5, 7 6
X	JP 2003-25431 A (積水化学工業株式図) (ファミリーなし)	会社)2003.01	. 29、全文、全	1-5 6-7
X C欄の部		□ パテント	ファミリーに関するS	川紙を参照。
「A」特に別「E」以後において、「E」以後先者に「L」をおおいて、「O」に	成のカテゴリー 関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 こ公安されたもの 極主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 しくは他の特別な理由を確立するために引用する (理由を付す) こよる開示、使用、展示等に言及する文献 出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「T」国際展開 田田の理解 の理解関連の 「X」特にのの がおりまして 「Y」上よって進力	こ公表された文献 に公表された文献 に対して、 に対してはないではないでは、 にがに引用するもって、 ののは進歩性がないっとで、 には進歩性がなって、考 のの、当業者にとうれ に性がファミリー文献	発明の原理又は理論 当該文献のみで発明 えられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに
国際調査を	宅了した日 21. 10. 2004	国際調査報告の	^{発送日} 09.11	.2004
	関の名称及びあて先 本国特許庁(ISA/JP)	特許庁審査官(4		2 V 9 2 2 2
東	郵便番号100-8915 京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03	-3581-1101	内線 3269

 COP

		副宗山原合寺 PCI/JP200	747 010903
C (統き).	関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するとき	は、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Υ .	JP 2002-26815 A (大日本印刷株式会社) 図、 (ファミリーなし)		1-3, 7
Y	JP 2003-205564 A (大日本印刷株式会社) (ファミリーなし)	2003. 07. 22、全文、全図	1-5
Y	JP 2003-43203 A (日立マクセル株式会社図、 (ファミリーなし))2003.02.13、全文、全	4
Y	JP 2002-241193 A (住友電気工業株式会社図、 (ファミリーなし)	t) 2002.08.28、全文、全	5
Y	JP 2001-323074 A (ジェイエスアール株式文、全図、(ファミリーなし)	大会社)2001.11.20、全	6
Y	JP 2002-286906 A (三菱化学株式会社) 2 (ファミリーなし)	002.10.03、全文、全図	6
	·		
			ස වා සි සි දි දි සි සි ස